



## EXCEPTIONALLY SOFT, HIGHLY COMPLIANT GAP FILLER

Tflex<sup>™</sup> 600 is an exceptionally soft, highly compliant gap filling interface pad with a thermal conductivity of 3 W/mK. These outstanding properties are the result of a proprietary boron nitride filler in the composition.

The high conductivity, in combination with extreme softness produces incredibly low thermal resistances.

Tflex<sup>™</sup> 600 is naturally tacky and requires no additional adhesive coating that can inhibit thermal performance. Tflex<sup>™</sup> 600 is electrically insulating, stable from -45°C to 200°C and meets UL 94 V0 rating.

## FEATURES AND BENEFITS

- Very high compliancy for low stress applications
- 3 W/mK thermal conductivity
- Available in thicknesses from 0.020" - 0.200" (0.5mm - 5.0mm)
- Naturally tacky, needs no further adhesive coating

## APPLICATIONS

- Cooling components to the chassis or frame
- High speed mass storage drives
- RDRAM memory modules
- Heat pipe thermal solutions
- Automotive engine control units
- Telecommunications hardware

Americas: +1.800.843.4556

Europe: +49.8031.24600

Asia: +86.755.2714.116

CLV-customerservice@lairdtech.com

# Tflex™ 600 Series Thermal Gap Filler

	Tflex™ 600	TEST METHOD
Construction & Composition	Boron nitride filled silicone elastomer	
Color	Blue-Violet	Visual
Thickness Range	0.020" (0.50mm) - 0.200" (5.08mm)	
Thickness Tolerance	± 10%	
Density (g/cc)	1.34	Helium Pycnometer
Hardness (Shore 00)	51; 3 seconds 48; 30 seconds	ASTM D2240
Tensile Strength	15 psi	ASTM D412
% Elongation	75	ASTM D412
Outgassing Conditions	Post cured	
Outgassing TML (weight %)	0.13%	ASTM E595
Outgassing CVCM (weight %)	0.05%	ASTM E595
UL Flammability Rating	94 V0	UL FILE E180840
Temperature Range	-45°C to 200°C	
Thermal Conductivity	3.0 W/mK	Hot Disk
Thermal Impedance @ 40 mils, 10 psi @ 1 mm, 69kPa	0.62°C-in <sup>2</sup> /W 4.00°C-cm <sup>2</sup> /W	ASTM D5470 (modified)
Thermal Expansion	430 ppm/°C	IPC-TM-650 2.4.24
Volume Resistivity	2 x 10 <sup>13</sup> ohm-cm	ASTM D257
Dielectric Constant @ 1MHz	331%	ASTM D150

## STANDARD THICKNESSES

0.020 to 0.200-inch (0.5 to 5.0mm)

0.020 to 0.200-inch thick material available in 0.010-inch (0.25mm) increments

Inquire about availability of material and options above 0.200-inches

## STANDARD SHEET SIZES

9 x 9" (229 x 229mm). 18 x 18" (457 x 457mm). 9 x 9" only over 0.100" thickness. Tflex™ 600 can be die cut to individual shapes. Pressure sensitive adhesive is not applicable for Tflex™ 600 products.

## TACKY ONE SIDE ONLY

Tflex™ 600 is naturally tacky on both sides. Tflex™ 600 can be provided tacky on one side only. This is indicated by the suffix "DC1". This option offers good separation properties allowing the tacky side to stick to the heatsink/chassis/cold plate/etc. and the other "dry" side to release easily from the component(s).

## REINFORCEMENT

Fiberglass is required in 0.020" (0.51mm) and 0.030" (0.76mm). Thicknesses of 0.040" (1.02mm) and above do not require reinforcement. Data for design engineer guidance only. Observed performance varies in application. Engineers are reminded to test the material in application.

THR-DS-TFLEX-600\_07\_2\_14

Any information furnished by Laird Technologies, Inc. and its agents is believed to be accurate and reliable. Responsibility for the use and application of Laird Technologies materials rests with the end user, since Laird Technologies and its agents cannot be aware of all potential uses. Laird Technologies makes no warranties as to the fitness, merchantability or suitability of any Laird Technologies materials or products for any specific or general uses. Laird Technologies shall not be liable for incidental or consequential damages of any kind. All Laird Technologies products are sold pursuant to the Laird Technologies Terms and Conditions of sale in effect from time to time, a copy of which will be furnished upon request. © Copyright 2010 Laird Technologies, Inc. All Rights Reserved. Laird, Laird Technologies, the Laird Technologies Logo, and other marks are trade marks or registered trade marks of Laird Technologies, Inc. or an affiliate company thereof. Other product or service names may be the property of third parties. Nothing herein provides a license under any Laird Technologies or any third party intellectual property rights. A13512-00 Rev. K EO #9655, 06/2014.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А